# ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭64-76755

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公期 昭和64年(1989) 3月22日

H 01 L 27/08 29/78 3 2 1 3 0 1 Z-7735-5F Q-8422-5F

審査請求 未請求 発明の数 3 (全6頁)

回発明の名称 半導体装置

②特 類 昭62-232209

❷出 類 昭62(1987)9月18日

@ 期 者 保 川

彩夫

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理土 小川 勝男 外1名

朝 鞀 君

発明の名称
半路体数数

# 2、枝許蘭泉の婚題

- 1. シリコン茶板に形成されたPチヤンネル既保 効果トランジスタボチを有する樹脂封止型の学 選体装質において、前記シリコン茶板の表面を {110} 面とし、前記教子をそのPチヤンネ ル電流方向が<110>方向となるように配置 することを特徴とする半導体装置、
- 2. シリコン基板に形成されたPチヤンネル関係 効果トランジスタ教子を有する切断対止型の半 導体数型において、前記シリコン基板を (110) 面のシリコンウエハから一辺の方向が <111> 方向となるような方向に切り出し、前記数子の ソース電板、ゲートな植及びドレイン電板をこ の方向に並べて配置することを特質とする半導 体数器。
- 3. シリコン基板に形成されたPチャンネル電解 効果トランジスタ潔子を有する根脂對止型の半

理体数数において、前記シリコン素板を (211) 関のシリコンウエハから一辺の方面が <111> 方向となるような方向に切り出し、前請素子のソース理例、ゲート就任及びドレイン戦視をごの方向に並べて施設することを特徴とする半導体数量。

# 3. 発明の詳細な説明

(磁築上の利用分野)

本発明は、機能対止型のシリコン難解効果トランジスタ (以下、FBT) に係り、特に、CNOSに好適な半導体装置の終治に関する。

### (従来の技術)

世来の数据は、特別昭57-84176 号公復に記数のように、契部を超4個に示したような、 {100} 所の早結品シリコンを用いている。そして、シリコン素板1の上に、PチヤンネルFETのソース能振5、ゲート電板6、ドレイン電便7と、NチヤンネルFETのソース発極10、ゲート能振11、ドレイン電便12が、ともに<110>方向に並べて、形成されていた。

(I)

この数型のドチャンネルドと下を含む堅印の側 簡所類回を、第5回に示す。N型のシリコン為板 1の表面の一部に、P型の頭破2、3が形成され る・これらの上には、穴を有する総縁膜4が形成 される。この上には、端体5、6、7が形成され、 それぞれ、ソース無額、ゲート電板、ドレイン電 値となる。これらの上には、保軽類8が形成され る・さらに、これらは、供給9によっておおわれ る。さらに、これらは、供給9によっておおわれ る。

ここで、シリコンが板1と初股9の機能要係数 は、大きく異なるため、機能対正鉄の冷却または 使用時の温度変化などにより、シリコン装板数面 には、大きなせん筋皮力をが生じる。

この応力により、FBTのチャンネル電視主は、 変化することになる。チャンネル電視主の主成分 は、シリコン基板表面に平行に減れる。一方、電 場Bの主成分は、シリコン基板1の表面に委直な 方角に加わつている、この場合、応力による電流 変化は、次式で数される。

(3)

# (問題点を解佚するための手段)

上記目的は、(110) 節のシリコン基板を用い、PチャンネルPET料子を、そのチャンネルが流方のが<110>方向となるように配置することにより、連成される。

本網第1番目の発列に係る半部体数型は、シリコンに形成されたアチャンネルアは下掛子を打する開始対止型の半部体数型において、前記シリコンの表面を(110)面とし、前記アチャンネルアは天安子を、そのチャンネル性流方向が<110>方向となるように配置することを特徴とする。この場合においては同じシリコンに Nチャンネルア E T ガチも形成し、この Nチャンネルア E T ガチも形成し、この Nチャンネルア E T ガテも形成し、この Nチャンネル P E T ガテもでのチャンネル を流方向が <100>方向となるように配置することが発生しい。

本版哲2番目の発明に係る半導体装置はシリコン若板に形成されたPチャンネルFET崇子を有する初配封止型の半導体装置において、前記シリコン若板を(110)面のシリコンウエハから、1辺の方向が<112万向となるような方向に

$$\frac{\Delta i}{i} = -\pi ss' \cdot s \qquad \cdots (1)$$

ここに、Aiは応力による電液変化、iは応力 Oでの軽視、 x s x ' はピエゾ抵抗係数の成分の一 つ、 r はせん新応力である。

\* 884' を各職結晶面の各種方位について解析した結果を、解6回~ 軽8 図に示す。

(発明が解決しようとする問題点)

第6関より、 (100) 面のPチャンネルの場合、 \*\*\* は非常に大きくなる。従来の装骸では、 (100) 簡を用いていたため、応力による低流変化が大きくなつていた。このため、樹脂対正や 使用時に特性が変動し、設計通りの安定した特性が得られないという問題があつた。

上配従来技術は、模能から加わる応力による特 性変数の点について配慮が十分でなく、安定した 特性が提られないという問題があつた。

本発恩の目的は、模点から知わる応力による特性変数がかさく、安定した特性を有する半導体数質を得ることにある。

(4)

切り出し、前記PチヤンネルPET幣子のソース 電面、ゲート電板、ドレイン電板をこの方向に位 べて記載したことを特徴とする。この場合におい では阿じシリコン共板上にNチヤンネルFET器 子も形成し、もう1つの辺の方向を<211>力 市に切り出し、前記NチヤンネルFET器子のソ ース電板、ゲート電極、ドレイン電板をこの方向 に並べて飛程することが望ましい。

本額第3新目の発明に係る平海体装置はシリコン基板に形成されたPチャンネルFIT 割子を有する機能対止型の半導体装置において、前部シリコン基板を (211) 面のシリコンウェハから、1辺の方向が <111> 方向となるような方向に切り出し、前配PチャンネルFET 素子も形成し、もう1つの辺の方向を <1110 > 方向に切り出し、前配NチャンネルFET 素子も形成し、もう1つの辺の方向を <110 > 方向に切り出し、前配NチャンネルFBT 素子のソース性額、ゲート間板、ドレイン環境をこの方

向に並べて配置することが望ましい。

#### (作用)

留所対止型のPETボ子の応力による特性変勢 で質要なピエソ抵抗係数 κ \* 6 ' は、Pチヤンネル の場合、 {110} 前の < 110>方向で最小と なる。したがつて、応力による特性変動が最小と なるので、安定した特性が得られる。

### (契施例)

以下、本発明の実施例を開而に従って説明する。 「類1器において、第4 図と同一行号のものは、 同一部分を示す。第1 図が第2 図と異なる点は、 シリコン基板1 にく110) 間を用いており、 P チヤンネルドピTのソース電極5. ゲート電板6, ドレイン戦板7 がく110>方向に認れるように なっており、 NチヤンネルドピTのソース電板 10, ゲート電板11, ドレイン電板12が く100>方向に認れるようになっている点である。

(7)

本英統例では、シリコン技板1に(100)面を用いているのは、前の例と同じであるが、1辺がく111>方向となり、この方向にPチヤンネルPBTのソース規模6,ゲート財報6,ドレイン環構7を配収し、Pチヤンネル租流がく111>方向に流れるようにしてある。一方。もう1つの型は、く112>方向となつでおり、この方向にNチャンネルPBTのソース規模10,ゲート財扱がく211>方向に流れるようにしてある。

本契節例は、第7額からわかるように、特性安定性の而で最適ではないが、従来と比較するとかなりの改勢が得られる。本契節例では、これに加えて、生産性を向上できるという特徴がある。

シリコン茶板1は、シリコンウエハから切り出して、作られる。<110>面のシリコンウエハの場合、粒晶の性収から、シリコン芸板1の一つの辺の方向を<111>、これと遊交する辺の方向を<211>として、切り出すのが、生産性が高い。この半導体基板1の上に、辺の方向と低げ

本実施例においても、PチヤンネルFETを含む要都の最面断耐形状は、腐ち倒に示すのと同じになり、応力によるチヤンネル電楽を化も、(1) 式で表される。ただも、ビエソ抵抗係数×45!の 情は、シリコン基板1の面が異なるため、異なる。

ピエゾ訴抗係数では、の債は、第6回~第9間

より、Pチャンネルの場合、 (110) 面の <110>方向で最小になることがわかる。本実 範囲では、Pチャンネルの電流方向がこの方向と なっているので、応力による電流変化が最小とな る。この結果、安定した特性が得られる。

なお、阿一のシリコン素板1の製版に、NチヤンネルPETも形成する必要がある場合には、筋7度より、Nチヤンネルの \*\*\*\* は(1 1 0 )、前の<100>方向で最小となるので、この方向にNチヤンネルの電視方向が一致するようにすればよい。本実的例では、このようになるように、NチヤンネルPETが配置されている。

剪2因は、本発明の肌の実施器の要称を示す頃 である。

(8)

て、<110>と<100>方向に、それぞれPチャンネルPETとNチャンネルPETとNチャンネルPETではも考えられる。しかし、こうすると、電極を辺に対して傾めに配置しなりはならず、シリコン基板1の環境の中に、有効素子をないがですくるため、間じ数の光子をなっているというのでは、シリコン基板1の面積が水子をなって111>と<211>オルPETの電板が水さくですが、シリコン基板1の面積が水さくですが、シリコン基板1の面積が水さくですが、シリコン基板1の面積が水さくですが、シリコン基板1の面積が水さくですが、とりコン基板1の面積が水さくですが、たりコン基板1の面積が水さくですが、たりコン基板1の面積が水さくですが、たりコン基板1の面積が水さくである。たいたり、歩止りも向上し、コスト的にも有利である。第3回は、本発明のまた別の実施例の変

本実施がでは、シリコン基板1を(211)面のシリコンウェハから、1辺の方向がく111> 方向となるように切り出しており、ドチヤンネル FBT県子のソース最振5、ゲート選長5、ドレ

(10)

す凶である.

イン電視でも、この方向に並べて配置することにより、Pチャンネル監洗がこの方向に流れるようにしている。また、もう1つの辺の方向が〈110〉方向となるようにしており、NチャンネルPBT 煮子のソース電価8、ゲート電価9。ドレイン電価10をこの方向に並べて祝収することにより、Nチャンネル電流がこの方向に進れるようにしている。

前の実施例と同じ考え方で、第9回から、本実施例でも十分な効果があることがわかる。また、 第9回から、本実施例では、多少角度がずれても 確度の変化が小さいことがわかる。したがつて、 加工程度が多少低くてもよいため、生産が容易で あるという利度がある。

## (発明の効果)

本務期によれば、機能対止後の冷却や使用時の 数度変化などで生むる応力による無效変数を小さ くで有るので、安定した特性が得られるという効 集がある。

## 4. 國際の簡単な説明

(11)

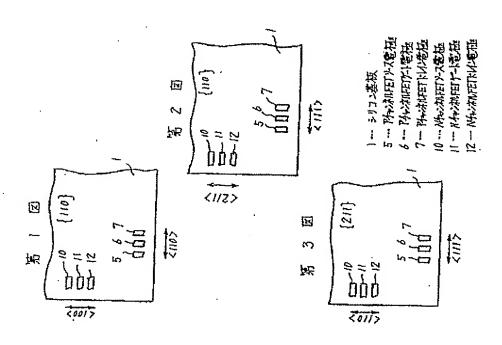
第1回、第2回、第3回は夫々本発明の実施材に係る半準体設置のシリコン裁板要部の平断而回、第4回は従来例に係るシリコン裁板要部の平断而回、第4回は従来例に係るシリコン裁板要部の平断而回、第5回は一般的な半導体装置の要部類断而限、第6回、第7回、路8回、第8回は失々ピエソ抵抗係数の各種精展而における断内方位依存性を示す物性図である。

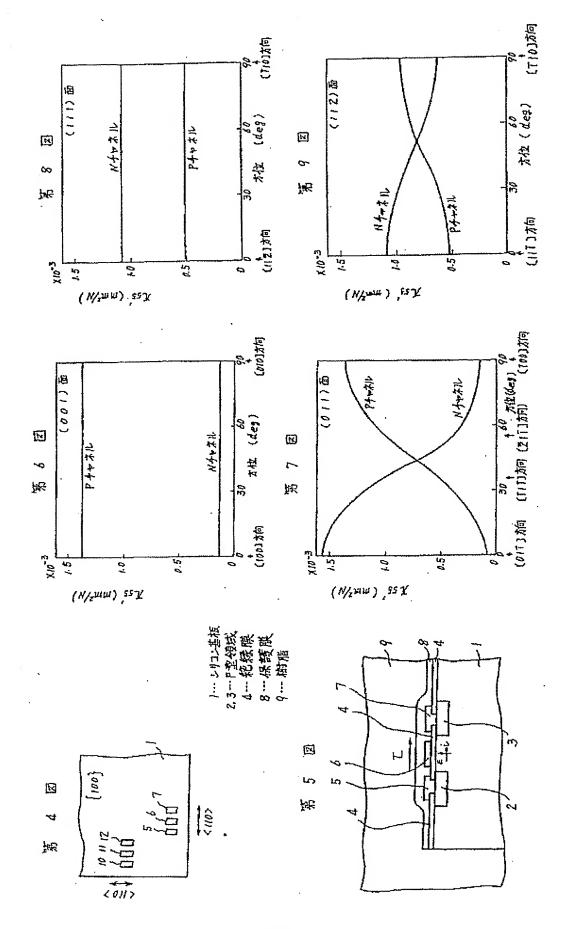
1…シリコン基板、2,3…P類領域、4 …接線板、5 … P チャンネルド B T ソース配模、6 … P チャンネルド B T ゲート電極、7 … P チャンネルド B T ドレイン 4 種、8 … 保 2 既、9 … 好 2 に 1 1 … N チャンネルド B T ゲート電信、1 2 … N チャンネルド B T ゲート電信、1 2 … N チャンネ

ルドETドレイン紅板。

代理人 券集士 小川勝男

(12)





# 手 続 捕 正 母(自死)

特許庁長官 殿 1.事 件 の 表 示 яю « л н 63 1 22

昭和 62 年 特許顧 節 232209 号

2発明の名称

半導体装置

8.間正をする者

With compa 特許出頭人

# (310) t 式 全 肚 日 立 製 作 所

4.代 理 人

京 新 Tim 東京都千代田区丸の内一丁自5番1号 株式全社日工類作所 RE RE 212-111 以代表)

また (8850) キカェ 小 川 勝 男

- 6. 検正の内容
  - (1) 特許創水の範囲を別紙の通りに補正する。

方式 食



期紙

- 2. 特許課求の範囲
  - 1. シリコン基板に形成されたPテヤンネル電解 効果トランジスタ素子を有する樹脂對止型の半 患体数質において、前記シリコン器板の裏面を (110) 面とも、前記素子をその<u>P</u>テヤンネ ル電視方向が(110)方向となるように配数 することを特徴とする半遊体数量。
- 2. シリコン基板に形成されたPチャンネル電解 効果トランジスタ素子を有する樹脂刻止型の半 準体数量において、前配シリコン基板を (110) 面のシリコンウエハから一辺の方向が (1.1.1) 方向となるような方向に切り出し、前配衆子の ソース電価、ゲート電極及びドレイン電極をこ の方向に並べて配置することを特徴とする半導 体数理。
- 3. シリコン最板に形成されたアチヤンネル電解 効果トランジスタ菓子を有する樹脂對止型の平 導体数鍵において、前記シリコン基板を {211} 面のシリコンウエハから一辺の方線がく1 1 1 >

(2) 明和各第8頁第1行目「(100)」を「(110)」に訂正する。

以上

(2)

方向となるような方向に切り出し、前記崇子の ソース電便、ゲート 駐便及びドレイン侵阻をこ の方向に並べて配置することを特徴とする半準 体装置。